

# 中国电子学会

## 集成电路产教融合发展联盟

学会总〔2022〕2号

### 关于组织推荐 2021 中国电子学会集成电路 奖学金候选人的通知

各有关单位：

为进一步夯实我国集成电路产业人才基础，引导和鼓励更多青年学生投身集成电路事业发展，在中国电子学会、集成电路产教融合发展联盟的共同倡议下，在上海壁仞智能科技有限公司、北京理工大学教育基金会的支持下，设立“中国电子学会集成电路奖学金”（下称集成电路奖学金），用于向在读期间取得优秀成果的本科生、研究生发放奖学金。

根据工作安排，现启动 2021 集成电路奖学金推荐工作。有关事项通知如下。

#### 一、基本情况

##### （一）奖励等级和额度

1. 集成电路奖学金分一等和特等两个等级。特等奖学金每人 5 万元，一等奖学金每人 1.2 万元。另设“壁仞专项



奖学金”每人1万元。

2. 特等奖学金在获评一等奖学金的人选中评选产生，等级唯一、奖金不叠加。

3. “壁仞专项奖学金”可叠加获得。入选的学生还可获得壁仞公司提供的实习机会，实习时间需持续三个月以上，自奖学金评选结果公布之日起一年内完成；实习期间除享受公司实习补贴外，实习结束后再可获得额外1万元（税前）补助。

## （二）名额

根据集成电路奖学金总额安排，奖励总人数不超过100人，其中特等奖学金不超过10人。“壁仞专项奖学金”不超过3人。

## 二、推荐说明

1. 具备学位授予权，并且设立集成电路或相关专业的高等院校具有推荐权。

2. 入选新增“集成电路科学与工程”一级学科博士学位授予点的18所高校，可推荐3人；其他院校可推荐2人。

3. 中国电子学会理事会、监事会成员，可独立推荐本学院符合条件的学生1人。

4. 各单位在推荐前，应在学期内进行校内公示，公示时间不少于5天；个人提名的，由中国电子学会出具公示函，学生所在学校转发公示。公示无异议的证明材料（模板见附件2）与申报材料一起提供。

## 三、基本申请条件及要求



全日制普通本科二年级及以上的在校生以及在读研究生，符合以下条件：

(一) 热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导。

(二) 遵守宪法和法律，遵守学校规章制度。

(三) 诚实守信，道德品质优秀。

(四) 集成电路奖学金重点鼓励学生创新和科研实践，兼顾全方位素质，包括但不限于思想品德、学习成绩、论文、科研实践等。

(五) 已获得上一年度集成电路奖学金的学生，个人学习、科研无重大进展的，原则上不应连续推荐。

(六) 以学校为单位统一推荐，不接受超额推荐和个人自荐。不接受同一人多渠道推荐。

#### 四、专业范围

学生所从事的学习、科研工作，属于以下专业范围：

1. 集成电路科学
2. 集成电路制造工艺
3. 集成电路设计与 EDA 技术
4. 微纳集成系统
5. 集成电路封装与测试
6. 集成电路材料与装备

**璧仞专项奖学金：**人工智能芯片相关的硬件设计、系统架构及软件和算法等。

#### 五、结果发布与奖学金发放

评审结果在 2022 年上半年发布，奖学金原则上在结果



发布后一个月内发放至学生个人账户。

## 六、材料报送及要求

学生的主要成果、事迹和所获荣誉等，应为2021年8月31日以前获得，语言表述应严谨、准确，涉及数字的准确到个位数。推荐材料不涉及国家秘密。

### (一) 在线填报方式

1. 推荐单位推荐时需先向学会提交“中国电子学会集成电路奖学金”系统用户申请表（见附件1）。经同意后，可登录中国电子学会科技评价服务系统（<http://etst.cie.org.cn>），点击“集成电路奖学金”模块在线注册账号并登录填报。

2. 已有账号的学校，可使用原有账号密码直接登录。

3. 中国电子学会理事会、监事会成员提名请联系通知上的工作人员获取登录方式。

4. 系统开放时间：2022年1月17日—3月10日。请按照填写说明在系统开放时间内填报。

5. 系统操作和使用手册可在注册页面下载。

### (二) 纸质材料

1. 纸质版推荐材料包括主件和附件。纸质版主件应从系统中生成并打印（包含“中国电子学会集成电路奖学金”水印），附件直接提供，应保证与系统上传文件一致。主件和附件应合订，单双面不限，签字盖章后将原件1套报送中国电子学会。

2. 公示无异议证明。



3. 纸质材料应在 2022 年 3 月 14 日寄到，逾期不予受理。

## 七、联系方式

联系人：章莹 荆博 王世江

联系电话：010-68600692 68600699

联系邮箱：etst\_ciejl@126.com

联系地址：北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里 13 号楼

附件：1. 推荐系统用户申请表

2. 公示无异议证明函

3. 申报书样表



**主题词：集成电路 奖学金 通知**

---

主送：高等院校、科研院所

抄送：工业和信息化部、教育部

---

中国电子学会

2022年1月7日印发

---



扫描全能王 创建